

Fonpex® Alu⁺

LÁMINA AISLANTE TERMOREFLECTORA COMPUESTA
POR UNA LÁMINA DE ESPUMA DE PE CON DOBLE
CAPA DE ALUMINIO:

- AISLAMIENTO TÉRMICO ELEVADO, MUY BAJA CONDUCTIVIDAD (0,032W/mK).
- BAJA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- ALTO FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN AL VAPOR
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO AL FUEGO (CLASIFICADA M1)

AISLAMIENTO DE TECHOS, SUELOS, PAREDES, ETC...

Referencia	Metros/bobina (m)	Espesor (mm)	Anchura (cm)
Fonpex Alu ⁺ 4	95 ±1	4 ± 0,3	120 (± 5)*

* También disponible en otros espesores y anchura de 150cm.

Propiedades

Propiedad	Norma	Valor
Permeabilidad al vapor de agua	UNE-EN 13469-2002	$2.82 \cdot 10^{-4}$ mg/m·hora·Pascal
Factor de resistencia a la difusión al vapor de agua (μ)	UNE-EN 13469-2002	2486
Conductividad térmica (24°C)	ENE-EN 92-202-89:1989	0.032 W/mK
Reacción al fuego	UNE 23721: 1990	M1



Rev.Abril 2007



OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY S.A.



0,032 W/mK

No inflamable
Según UNE 23721:1990

M1

Informe nº:15049